
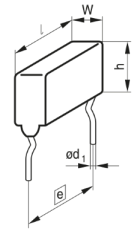


型	B32694
类型	MFP
状态	 量产体制



尺寸

宽度 (w)	16.00mm Max.
厚度 (h)	25.50mm Max.
长度 (l)	32.50mm Max.
直径 (d)	
引线间距 (e)	27.50mm Nom.
其他详细信息	请参照规格书

电气特性

电容	330nF ±3.5%
额定电压 [DC]	630V
均方根电压 [AC]	300Vrms
电压上升率	2000V/μs
其他详细信息	请参照规格书

其他

电介质 (类型)	Polypropylene
设计	Radial Coated
技术	Wound
AEC-Q200	NO
封装类型	Untaped crimped (lead length min. 20mm)
其他详细信息	请参照规格书